講演会：平成30年度第2回　MH フォーラム
「Kyoto Robotics／アイ・ロボティクス」

日　時：平成３０年 11 月３０日（金）１４：30～17：00　　会　場：（公社）日本包装技術協会 会議室

主　催：日本マテリアル・ハンドリング（MH）協会　　〒104-0045　東京都中央区築地 4-1-1 東劇ビル 10F

講 演 プ ロ グ ラ ム

時間
14：30
｜
15：30
（休憩）

講演①　“知能ピッキングロボット革命によって重労働と単純労働から人間を解放する”

【講演者】Kyoto Robotics 株式会社　取締役代表執行役社長　徐　剛氏

【講演概要】
知能ピッキングロボットは目、脳、アーム、ハンドの４つで構成されます。当社は FA 向け３次元ロボットビジョンセンサを開発販売してきたが、2017 年４月より垂直統合し、物流向けのマスタレス・ティーチングレスの知能ピッキングロボットを開発し、物流向けトータルソリューションを提供しています。

時間
15：45
｜
16：45
（17 時まで
名刺交換）

講演②　“社会課題を解決するドローンの利活用方法について”

【講演者】株式会社アイ・ロボティクス　代表取締役　安藤　嘉康　氏

【講演概要】
人手不足が深刻化する中で、それを補うドローンや最新技術の利活用が各方面で進んでいます。今後はさらなる技術の発展が見込まれており、自動化・遠隔操作化・コスト削減・納期短縮などを目指したドローン・ソリューションサービスの実用化がもうすぐ目の前に迫ってきています。本セッションでは弊社をはじめとした各種事例を元に、ドローンの利活用方法と導入するにあたっての課題や解決方法、将来展望についてお話します。

■参加費：会員＝ ５，４００円（税込）・一般＝ １０，８００円（税込）　■定員：50 名
会員の方で、３名以上同時申込みの場合に限り：お一人様 3,600 円（税込）
※キャンセルにより２名様以下になった場合は、正規料金にてご請求致します。

○ご請求書ならびにご参加証は、開催１週間前までに１番にご記入の方へ送付致します。
【個人情報について】当協会では個人情報の保護に努めております。詳しくは当協会 HP「個人情報保護方針」をご覧ください。

日本ＭＨ協会　佐藤行　【 FAX：03-3543-8970 】平成 30 年度第２回　ＭＨフォーラム　参加申込書

芳 名 ／所属 ・役職	1.　　／ 2.　　／ 3.　　／
貴 社 名	
住 所	〒
ご連 絡 先	TEL：　　E-mail：　　@

日本マテリアル・ハンドリング（MH）協会

お問合せ・お申込先
日本ＭＨ協会　担当　佐藤　E-mail：yuki-sato@jpi.or.jp
〒104-0045 東京都中央区築地 4-1-1 東劇ビル 10 階
TEL 03-3543-9335／FAX 03-3543-8970